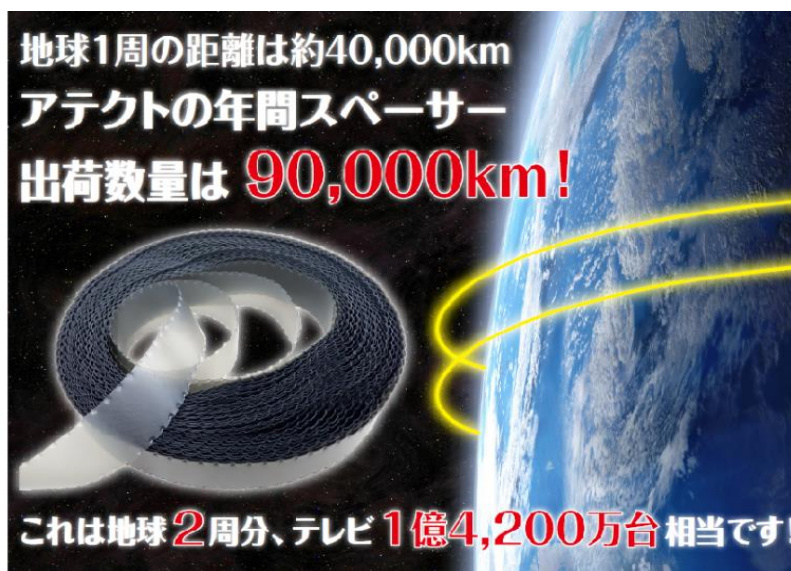


2023年8月4日

エンボススペーサーテープ生産ラインで成形速度が1.67倍に！

当社半導体資材事業ではより強固なコスト競争力を確立するため、金型や巻取り軸の精度向上により、エンボススペーサーテープの成形速度を、現行に対し最大1.67倍に引き上げることに成功致しました。

引続きTOC理論（制約条件の理論）に基づき、新たなボトルネックの改善を繰り返すことにより、更なる生産性向上を図り、前期は低迷していた受注数量が回復を見せる中、高騰する原材料価格やエネルギーコストを吸収しつつ、高収益体質の維持を目指して参ります。



以上